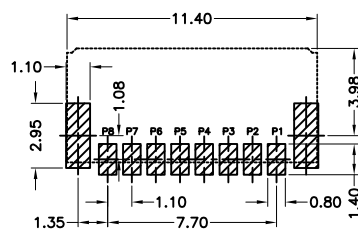


Section A-A

TABLE A:



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOLERANCE ± 0.05

规格	DIM A	DIM B	料号
H3.0	3.0	1.45	HYC105-TF08-300
H3.25	3.25	1.70	HYC105-TF08-325
H3.80	3.80	2.25	HYC105-TF08-380
H4.5	4.5	2.95	HYC105-TF08-450
H5.0	5.0	3.45	HYC105-TF08-500

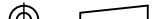
注解:

1. 素材要求:
 - 1.1 胶芯: LCP
 - 1.2 端子: C2680
 - 1.3 外壳: SUS201
2. 电镀要求:
 - 2.1 端子: 接触区镀金, 焊脚区域镀雾锡, 全部区域电镀镍底。
3. 电气性能要求:
 - 3.1 额定电流 0.5A, 额定电压 30V
 - 3.2 耐压交流电压最小100VAC.
 - 3.3 绝缘电阻最小100M 欧姆.
 - 3.4 接触电阻最大50 毫欧.
4. 环境性能要求:
 - 4.1 使用环境-30 摄氏度~80 摄氏度
 - 4.2 部件耐热焊接温度符合230 摄氏度30~60 秒, 260 摄氏度10 秒要求.
5. "△" 为QC重点量测尺寸
6. "◇" 为FAI量测尺寸

PIN NO.	NAME
P1	DAT 2
P2	CD/DAT
P3	CMD
P4	VDD
P5	CLK
P6	VSS
P7	DATO
P8	DAT1



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:		DRAWN BY :	DATE :	PART NAME:	
X.X ±0.30		陈一鸣	2014-02-23	悬空式TF卡座	
X.XX ±0.25		CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	HYCW105-TF08-XXXB
X.XXX ±0.15				MOLD NO.	
X.* ±2* X.X* ±0.5*		马跃	2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2606221435
		APPROVED BY:	DATE :	SHEET NO.	1 OF 1
UNIT: mm	[inch]	邱敏	2014-02-23		
SCALE:1:1	SIZE: A4				